

Descriptif de poste - Recrutement

Filiale française du groupe O-Net Technologies (Group) Limited, 3SP Technologies est une PME en pleine croissance, qui conçoit et fabrique des diodes lasers de puissance et de transmission et des modules optoélectroniques pour les réseaux optiques de communication et les applications industrielles.

Grâce à sa filière technologique de réalisation de semi-conducteurs AsGa et InP, notre entreprise a pour mission d'être un partenaire et un fournisseur fiable de rang mondial pour les industries qui utilisent les technologies laser avancées.

Aujourd'hui, nous recherchons un :

Technicien Développement Wafer Processing H/F en CDI

Rattaché(e) à la direction Recherche & Développement, vos principales missions seront les suivantes :

- Réaliser les opérations de fabrication des plaques pour les projets R&D (Masquage, Gravure, Dépôt couches minces) en :

- respectant les procédures de fabrication des briques de base et le planning des projets.
- coordonnant les autres opérations technologiques de réalisation des plaques.
- mettant à jour les outils de gestion de l'atelier (fiches suiveuses, suivi de production,...)

- Conduire les essais de process pour les projets R&D en :

- contribuant à la définition des plans d'essais avec l'ingénieur Développement process.
- contribuant à l'adaptation de briques de base, au développement et à la validation des nouvelles briques de base nécessaires aux projets R&D.

- Contribuer à la fiabilité des équipements de l'atelier.

Titulaire d'un bac+2 type DUT mesures physiques ou BTS, vous disposez de connaissances en techniques de photolithographie / techniques du vide (primaire et secondaire) ou physique des matériaux.

Vous justifiez idéalement d'une première expérience dans un poste similaire au sein d'une entreprise ou d'un laboratoire de process semi-conducteurs.

Vous êtes jeune diplômé ? N'hésitez pas à postuler aussi. Une formation au poste sera assurée.

Rigueur, autonomie, dextérité et capacité à travailler en équipe sont des qualités qui vous aideront à réussir dans ce poste.

Travail en salle blanche, en horaires de journée.

Durée du travail hebdomadaire de 38h associée à 15 RTT par an.

Salaire : Selon profil

Mutuelle / prévoyance

Site partagé avec Nokia : Restaurant d'entreprise, CIE, salle de sports...

Poste à pourvoir dès que possible.

Si cette offre vous intéresse, nous vous invitons à transmettre votre candidature à l'adresse suivante :

RH@3spgroup.com